

Test Sheet of Chip Multilayer Ceramic Capacitor GRM32(3225M/1210) series [High Dielectric Type]



Typical Murata Global Part No	Size (mm/inch)	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
GRM32EC80J227ME01	3225M/1210	X6S	220uF	+/-20%	6.3V

Data No.:QMC-GR2-0691
DATE: 2023.4.11

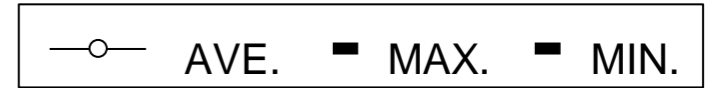
Murata Manufacturing Co., Ltd.

Operating Temperature Range / 使用温度範囲 : -55 ~ +105°C

Tested Item/ 試験項目	Tested Condition/ 試験条件	Result/試験結果 (Rejection Number/Sample Number)									
1.Adhesive Strength of Termination/ 固着性	Substrate/基板 : Glass-epoxy Pressurization Power / 加圧力 : 10N Keeping Time / 保持時間 : 10±1s Solder Type / はんだ種類 : Sn-3.0Ag-0.5Cu Pressuring Speed/加圧速度 : 0.5 mm/s	0/10									
2.Vibration/ 振動	Oscillation Frequency/振動周波数 : 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min Total Amplitude/全振幅 : 1.5 mm Time/時間 : A period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular directions. (Total 6 h)	0/10									
3.Substrate Bending Test/ 耐プリント板曲げ性	Substrate/基板 : Glass-epoxy (100mm × 40mm × 1.6mm*) Deflection/たわみ量 : 1mm Keeping Time/保持時間 : 5±1s Pressure jig/加圧治具 : R5mm	0/10									
4.Solderability/ はんだ付け性	Flux/フラックス : Ethanol solution of rosin 25(wt)% Solder/はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Temperature/はんだ温度 : 245±5°C Immersion Time/浸せき時間 : 2s±0.5s Immersion Position/浸せき位置 : Covering terminal electrode / 端子電極が隠れるところまで。 Preheat/試験前予熱 : 80 to 120°C for 10-30 s	0/10									
5.Resistance to Soldering Heat/ はんだ耐熱性	Solder/はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Temperature/はんだ温度 : 270±5°C Immersion Time/浸せき時間 : 10s±0.5s Immersion Position/浸せき位置 : Covering terminal electrode / 端子電極が隠れるところまで。 Preheating/試験前予熱 : 120 to 150°C for 60 s *Preheating for GRM32/43/55 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>Temperature</th> <th>Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100 to 120°C</td> <td>1 min</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>170 to 200°C</td> <td>1 min</td> </tr> </tbody> </table>	Step	Temperature	Time	1	100 to 120°C	1 min	2	170 to 200°C	1 min	0/10
Step	Temperature	Time									
1	100 to 120°C	1 min									
2	170 to 200°C	1 min									
6.Temperature Sudden Change/ 温度急変	1 Cycle condition/1サイクル条件 step 1: Min. Operating Temp.(+0°C,-3°C) , 30min±3min step 2: Ordinary Temp.,2min to 3 min step 3: Max. Operating Temp.(+3°C,-0°C) , 30min±3min step 4: Ordinary Temp.,2min to 3 min Cycle/回数 : 5 cycles	0/10									
7.High Temperature High Humidity(Steady)/ 高温高湿(定常)	Temperature/温度 : 40°C±2°C Humidity/湿度 : 90%(RH) to 95%(RH) Voltage/電圧 : The Rated Voltage/定格電圧 Time/時間 : 500±12h	0/10									
8.Durability/ 耐久性	Temperature/温度 : Max. Operating Temp.±3°C Voltage/電圧 : Apply 150% of the rated voltage / 定格電圧 x 150% Time/時間 : 1000±12h	0/10									

Note: These tested condition and specification are for the typical item.

Typical Murata Global Part No	Size (mm/inch)	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
GRM32EC80J227ME01	3225M/1210	X6S	220uF	+/-20%	6.3V



Tested Item / 試験項目	Confirmed Criteria / 評価項目	Specification and Result / 規格値 および 試験結果				
1. Adhesive Strength of Termination / 固着性	Appearance / 外観	No defects including no peeling of the termination. 端子電極のはく離及びその他異常はありません。	OK			
2. Vibration / 振動	Appearance / 外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance / 静電容量	176 to 264uF				
	D.F.	0.1(max.)				
3. Substrate Bending Test / 耐プリント板曲げ性	Appearance / 外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±10% (within)	OK			
4. Solderability / はんだ付け性	Wetting area / はんだ付き面積	95% of the termination is to be soldered evenly and cotinuously. / 端子電極の95%以上に切れ目なくはんだが付着しています。	OK			
5. Resistance to Soldering Heat / はんだ耐熱性	Appearance / 外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±15% (within)				
	D.F.	0.1(max.)				
	IR / 絶縁抵抗(MΩ)	2.3E-01(min.)				
	Voltage Proof / 耐電圧	No defects / 異常ありません。	OK			
6. Temperature Sudden Change / 温度急変	Appearance / 外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±7.5% (within)				
	D.F.	0.1(max.)				
	IR / 絶縁抵抗(MΩ)	2.3E-01(min.)				
	Voltage Proof / 耐電圧	No defects / 異常ありません。	OK			
7. High Temperature High Humidity (Steady) / 高温高湿(定常)	Appearance / 外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±12.5% (within)				
	D.F.	0.2(max.)				
	IR / 絶縁抵抗(MΩ)	5.7E-02(min.)				
8. Durability / 耐久性	Appearance / 外観	No defects / 著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change / 静電容量変化率(%)	±15% (within)				
	D.F.	0.2(max.)				
	IR / 絶縁抵抗(MΩ)	1.1E-01(min.)				